

### 低功耗,I<sup>2</sup>C接口,2kSPS,16位ADC 内置高精度基准源和可编程比较器

### CM1103 数据手册

### 特征

■ 宽电源范围: 2.5V至5V

■ 低电流消耗: 260µA (连续转换模式) ■ 可编程数据速率: 6.25SPS 至 2kSPS

■ 内部低漂移电压基准

■ 内部振荡器

■ 内部可编程增益放大器(PGA)

■ I<sup>2</sup>C接口

■ 温度范围: -40°C~125°C■ 4 个单端或 2 个差分输入

### 应用

■ 手持式仪表

■ 电池电压电流监测

■ 消费电子

■ 工厂自动化及过程控制

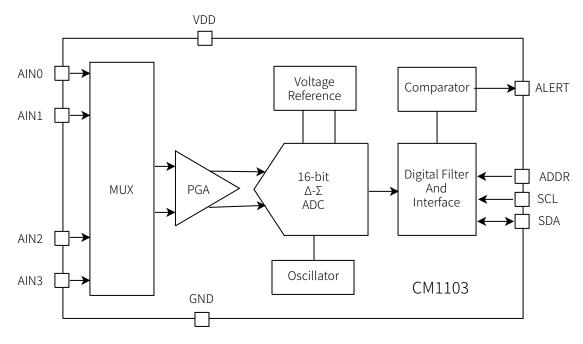
### 概述

CM1103 是一款高精度、低功耗、兼容  $I^2C$ 、16 位  $\Delta\Sigma$  ADC,其内部集成了一个低漂移电压基准、一个振荡器、一个可编程 PGA 和一个数字比较器。

CM1103 能够以 2kSPS 的速率执行转换操作。PGA 提供的可编程输入电压范围为±256mV 至±6.144V,输入多路选择器(MUX)可以提供 4 个单端输入和 2 个差分输入。数字比较器提供了过压检测功能。

CM1103 可工作于单次转换模式或者连续转换模式。 单次转换模式在一个转换完成之后将自动进入断电模 式,从而极大地降低了空闲状态下的电流消耗。

### 架构框图



# | 目录

| 封页1                 |  |
|---------------------|--|
| 特征1                 |  |
| 应用1                 |  |
| 概述1                 |  |
| 架构框图1               |  |
| 文档历史3               |  |
| 管脚配置和功能4            |  |
| 管脚配置4               |  |
| 管脚功能4               |  |
| 绝对最大额定值5            |  |
| 电气规格6               |  |
| 时序规格8               |  |
| 典型特征9               |  |
| 工作原理12              |  |
| 多路选择器12             |  |
| FSR 和 LSB12         |  |
| 基准电压12              |  |
| 振荡器12               |  |
| 数据速率12              |  |
| 数字比较器12             |  |
| 转换就绪管脚12            |  |
| 噪声性能13              |  |
| 功能与模式               |  |
| り / 月ピー/ / 天 エ/, 1付 |  |

| 复位                    | 14 |
|-----------------------|----|
| 转换模式                  | 14 |
| 单次转换模式                | 14 |
| 连续转换模式                | 14 |
| 数字接口                  | 15 |
| I <sup>2</sup> C 地址选择 |    |
| I <sup>2</sup> C 时序   |    |
| Read 时序               |    |
| Write 时序              | 16 |
| 数据格式                  |    |
| 寄存器                   |    |
| ADDRESS               |    |
| CONVERSION            | 17 |
| CONFIG                |    |
| THRESH                |    |
| 应用                    |    |
| 封装及订购信息               |    |
| 封装方式                  |    |
| 产品外形图                 |    |
| MSOP10                |    |
| QFN10                 |    |
| 计附信自                  | 24 |



# 文档历史

下表中列举了本文档自产品发布后的所有更新。

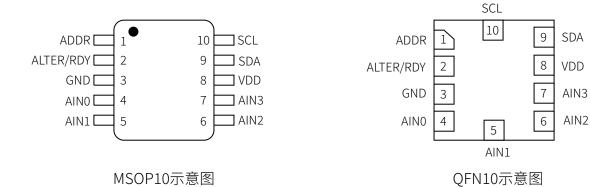
| 文档版本 | 修订日期       | 内容描述    |
|------|------------|---------|
| V1.0 | 2023-12-04 | 第一次正式发布 |



## | 管脚配置和功能

### 管脚配置

以下为 CM1103 封装管脚示意图:



# 管脚功能

表 1 CM1103 管脚功能描述

| 编号 | 名称        | 类型   | 说明                     |
|----|-----------|------|------------------------|
| 1  | ADDR      | DI   | I <sup>2</sup> C 从地址选择 |
| 2  | ALTER/RDY | DO   | 比较器输出或转换就绪             |
| 3  | GND       | GND  | 接地                     |
| 4  | AIN0      | Al   | 模拟输入 0                 |
| 5  | AIN1      | Al   | 模拟输入1                  |
| 6  | AIN2      | Al   | 模拟输入 2                 |
| 7  | AIN3      | Al   | 模拟输入3                  |
| 8  | VDD       | PWR  | 电源                     |
| 9  | SDA       | DI/O | I <sup>2</sup> C 数据    |
| 10 | SCL       | DI   | I <sup>2</sup> C 时钟    |



# | 绝对最大额定值

| 参数     | 最小值     | 最大值     | 单位 |  |  |  |
|--------|---------|---------|----|--|--|--|
| 温度     |         |         |    |  |  |  |
| 工作温度   | -40     | 125     | °C |  |  |  |
| 存储温度   | -60     | 150     | °C |  |  |  |
| 结温     | -40     | 150     | °C |  |  |  |
| 耐压     |         |         |    |  |  |  |
| VDD    | -0.3    | 7       | V  |  |  |  |
| 模拟输入   | GND-0.3 | VDD+0.3 | V  |  |  |  |
| 数字输入   | GND-0.3 | 5.5     | V  |  |  |  |
| 限流     | 限流      |         |    |  |  |  |
| 模拟输入电流 | -10     | 10      | mA |  |  |  |
| ESD    |         |         |    |  |  |  |
| НВМ    | 3000    |         | V  |  |  |  |
| CDM    | 750     |         | V  |  |  |  |



## 电气规格

除非另有说明,测试条件为: VDD=3.3V, Data Rate=6.25 SPS, FSR=±2.048V, TA=-40°C~125°C。

| 参数                    | 测试条件                              | 最小值 典型值                | i 最大值           | 单位     |  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--|
| 模拟输入                  |                                   |                        |                 |        |  |
| 共模输入阻抗                | 全量程范围                             | 13                     | 13              |        |  |
|                       | FSR = ±6.144V                     | 7                      |                 | ΜΩ     |  |
|                       | FSR = ±4.096V                     | 5.8                    |                 | ΜΩ     |  |
| >+ / \ + \ \          | FSR = ±2.048V                     | 4.3                    |                 | ΜΩ     |  |
| 差分输入阻抗<br>            | FSR = ±1.024V                     | 2.7                    |                 | ΜΩ     |  |
|                       | $FSR = \pm 0.512V$                | 1.6                    |                 | ΜΩ     |  |
|                       | $FSR = \pm 0.256V$                | 0.9                    |                 | ΜΩ     |  |
| +4. \ (C) (C) (C) (C) | 单端                                | 63                     |                 | nA     |  |
| 输入偏置电流                | 差分                                | 102                    | ,               | nA     |  |
| 系统性能                  |                                   |                        |                 | 1      |  |
| 分辨率(无失码)              |                                   | 16                     |                 | Bit    |  |
| 数据速率                  |                                   | 6.25, 12.5, 25, 50, 10 | 00, 400, 1k, 2k | SPS    |  |
| 数据速率误差                | 所有数据速率                            | -10%                   | 10%             |        |  |
| 输出噪声                  |                                   | 参见噪声性能部分               |                 |        |  |
| INL                   |                                   |                        | 1               | LSB    |  |
| 增益误差                  | 差分输入,FSR = ±2.048V, TA = 25℃      | 0.01%                  | 0.05%           |        |  |
| 增益温度漂移                |                                   | 7                      | 15.2            | ppm/°C |  |
| 增益长时漂移                | FSR = ±2.048V, TA = 25°C, 1000hrs | 0.084                  |                 | %      |  |
| 增益电源抑制                | FSR = ±2.048V, TA = 25°C          | 0.034                  |                 | %/V    |  |
| 增益匹配                  | 任意两个增益之间的匹配 1                     | 0.02%                  | 0.13%           |        |  |
| 增益通道匹配                | 任意两个差分输入之间的匹配,FSR = ±2.048V       | 0.00059                | % 0.002%        |        |  |
| <i>t</i> _ \          | FSR = ±2.048V,差分输入                | -3 ±0.4                | 3               | LSB    |  |
| 输入失调误差                | FSR = ±2.048V,单端输入                | -1.5                   |                 | LSB    |  |
| 输入失调电源抑制              | 直流电源变化                            | 0.5                    | 1.15            | LSB/V  |  |
| 输入失调通道匹配              | 任意两个差分输入之间的匹配                     | 0.008                  | 0.5             | LSB    |  |
| 共模抑制比                 | 直流电压变化                            | 100                    |                 | dB     |  |
| 数据输入/输出               |                                   |                        |                 | •      |  |
| V <sub>IH</sub>       |                                   | 0.7VDD                 | VDD+0.3         | V      |  |
|                       |                                   | -                      |                 |        |  |



| 参数              | 测试条件                         | 最小值 | 典型值  | 最大值    | 单位 |
|-----------------|------------------------------|-----|------|--------|----|
| V <sub>IL</sub> |                              | GND |      | 0.3VDD | V  |
| V <sub>OL</sub> |                              | GND | 0.15 | 0.3    | V  |
| 输入漏电流           | GND < V <sub>DIG</sub> < VDD | -10 |      | 10     | μΑ |
| 电源              |                              |     |      |        |    |
|                 | 断电模式, T <sub>A</sub> = 25℃   |     | 0.5  | 2      | μΑ |
| IVDD            | 断电模式                         |     |      | 5      | μΑ |
| IVDD            | 转换模式,T <sub>A</sub> = 25℃    |     | 270  | 300    | μΑ |
|                 | 转换模式                         |     |      | 500    | μΑ |

<sup>1:</sup>在差分输入通道上的测试结果。



## 时序规格

除非另有说明,CM1103 测试条件为: VDD = 2.5V~5.5V,TA = 25℃。

| <b>₹</b> ₩h        | 1#7 <del>*</del>             | 快速   | ₩/÷ |     |
|--------------------|------------------------------|------|-----|-----|
| 参数                 | 描述                           | MIN  | MAX | 单位  |
| f <sub>SCL</sub>   | SCL 时钟频率                     | 0.01 | 1   | MHz |
| t <sub>BUF</sub>   | START 和 STOP 状态之间的总线空闲时间     | 600  |     | ns  |
| t <sub>HDSTA</sub> | START 信号的保持时间。在该时段之后,生成第一时钟。 |      |     | ns  |
| t <sub>SUSTA</sub> | START 的建立时间                  | 600  |     | ns  |
| t <sub>SUSTO</sub> | STOP 的建立时间                   | 600  |     | ns  |
| t <sub>HDDAT</sub> | 数据保持时间                       | 0    |     | ns  |
| t <sub>SUDAT</sub> | 数据建立时间                       | 100  |     | ns  |
| t <sub>LOW</sub>   | SCL 时钟管脚的低电平时间               | 1300 |     | ns  |
| t <sub>HIGH</sub>  | SCL 时钟管脚的高电平时间               | 600  |     | ns  |
| t <sub>F</sub>     | SDA 和 SCL 信号的下降时间            |      | 300 | ns  |
| t <sub>R</sub>     | SDA 和 SCL 信号的上升时间            |      | 300 | ns  |

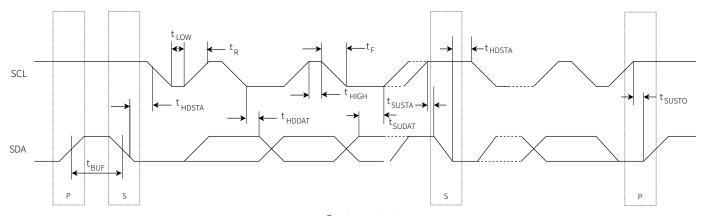


图112C接口时序



### |典型特征

除非另有说明,CM1103 工作在  $T_A$  = 25°C,VDD = 3.3V,FSR = ±2.048V,DR = 6.25SPS。

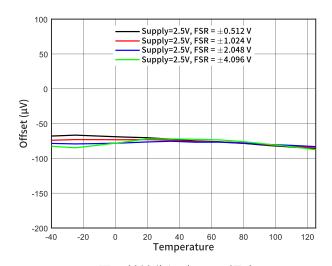


图 2 单端失调电压 vs 温度

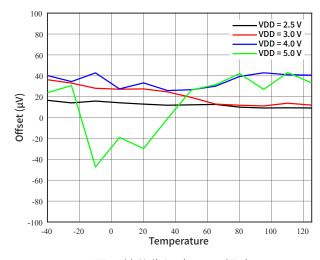


图 3 差分失调电压 vs 温度

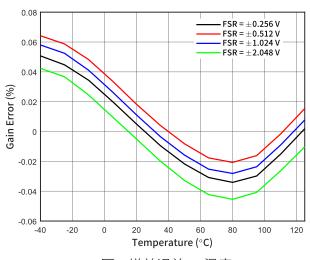


图 4 增益误差 vs 温度

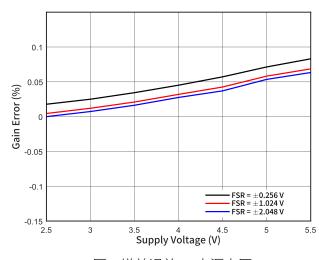


图 5 增益误差 vs 电源电压

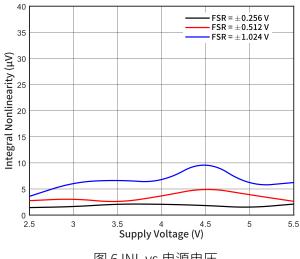


图 6 INL vs 电源电压

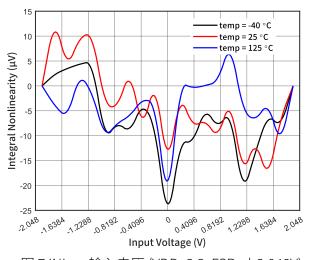


图 7 INL vs 输入电压 (VDD=3.3, FSR=±2.048V)

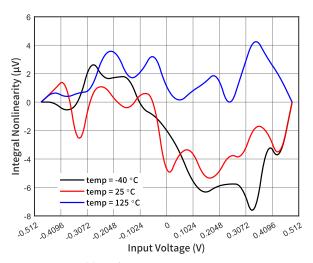


图 8 INL vs 输入电压 (VDD=3.3V, FSR=±0.512V)

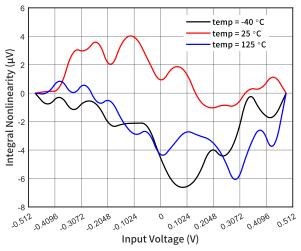


图 10 INL vs 输入电压 (VDD=5V, FSR=±0.512V)

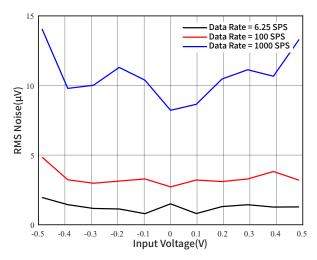


图 12 噪声 vs 输入电压 (FSR=±0.512V)

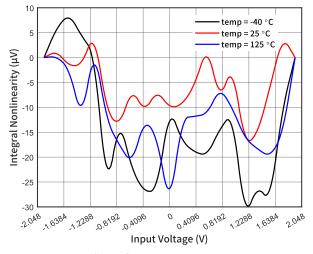


图 9 INL vs 输入电压 (VDD=5V, FSR=±2.048V)

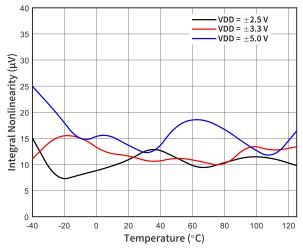


图 11 INL vs 温度

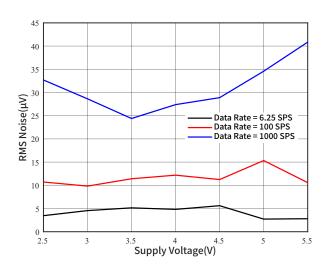


图 13 噪声 vs 电源电压 (FSR=±2.048V)

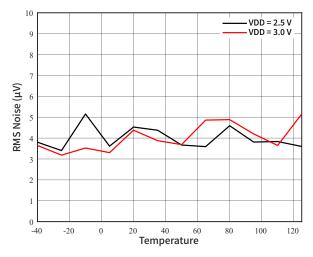


图 14 噪声 vs 温度 (FSR=±2.048V)

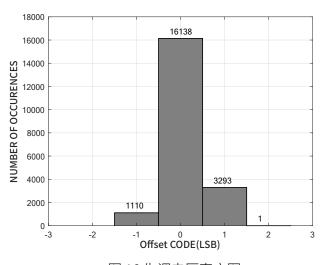


图 16 失调电压直方图

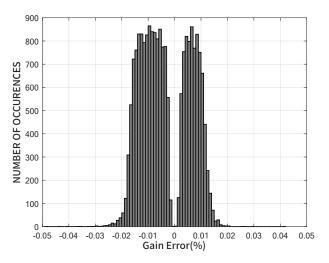


图 15 增益误差直方图



### 工作原理

CM1103 是一款低功耗 16 位  $\Delta\Sigma$  ADC,它集成了电压基准、振荡器、可编程增益放大器(PGA)和可编程数字比较器。

#### 多路选择器

CM1103 内置多路选择器(Multiplexer),通过寄存器 MUX[2:0]的不同配置,选择 8 个通道(4 个单端输入和 4 个差分输入配置)的其中之一作为输入进行转换。当单端信号被测量时,ADC 的负端输入将通过MUX 的开关连接到 GND。具体配置信息参考寄存器表中 MUX[2:0]的描述。

#### FSR 和 LSB

FSR 由 Config 寄存器 PGA[2:0] 来配置,各量程对应 LSB 如下:

| FSR      | LSB      |
|----------|----------|
| ±6.144 V | 187.5μV  |
| ±4.096 V | 125μV    |
| ±2.048 V | 62.5μV   |
| ±1.024 V | 31.25μV  |
| ±0.512 V | 15.625μV |
| ±0.256 V | 7.8125µV |

模拟输入电压不得超过绝对最大额定值中给出的模拟输入电压限制,因此当 FSR > VDD+0.3V 时,输入将被钳位在 VDD+0.3V,超过该电压的部分无法测量到。

### 基准电压

CM1103 集成了一个低温漂电压基准,只提供内部电压参考,不能对外输出。

### 振荡器

CM1103 内置了 500kHz 的振荡器,芯片的输出数据速率与内部时钟频率成正比。

#### 数据速率

CM1103 提供了可编程的数据速率,可通过 Config 寄存器 DR[2:0] 来配置数据速率。

#### 数字比较器

CM1103 内置了一个可编程数字比较器(Digital Comparator),其将输入转换结果与内部预先设定的值进行比较,从而可以在达到特定条件时触发警报,并通过 ALERT/RDY 管脚进行响应。Config 寄存器中的COMP\_MODE 位将比较器配置为常规比较器或窗口比较器。在常规比较器模式中,当转换数据超过Hi\_thresh 寄存器设置的限制时,ALERT/RDY 管脚会产生置位响应(默认低电平响应)。只有当转换数据低于Lo\_thresh 寄存器中设置的限制时,置位响应取消。在窗口比较器模式下,当转换数据超过 Hi\_thresh 寄存器或低于 Lo\_thresh 寄存器值时,ALERT/RDY 管脚会产生置位响应。置位响应电平极性可以通过 Config 寄存器中的 COMP\_POL 位配置。

在常规比较器或窗口比较器模式下,比较器输出可以通过配置 Config 寄存器中的 COMP\_LAT 位进行锁存。这个锁存只能通过读取 Conversion 寄存器来清除。

比较器也可以配置为仅在连续多次读数都超出比较器 阈值时才产生置位响应,超出阈值次数由 Config 寄存 器中的 COMP\_QUE[1:0] 位进行设置。

COMP\_QUE[1:0]位也可以禁用比较器功能,并将ALERT/RDY 管脚置于高阻态。

### 转换就绪管脚

ALERT/RDY 管脚也可以配置为转换就绪管脚。将Hi\_thresh 寄存器的最高有效位设置为 1,Lo\_thresh 寄存器的最高有效位设置为 0,以使该管脚成为转换就 绪管脚。转换就绪响应电平同样由 COMP\_POL 位进行配置。将 COMP\_QUE[1:0] 位设置为 0b11 以外的任何 2 位值以保持 ALERT/RDY 管脚启用。COMP\_MODE 和 COMP\_LAT 位不再控制任何功能。当配置为转换就绪管脚时,ALERT/RDY 仍然需要一个上拉电阻。在连续转换模式下,每次转换结束时在 ALERT/RDY 管脚上提供大约 8μs 的转换就绪脉冲,如图 17 所示;在单次转换模式下,如果 COMP\_POL 位设置为 0,ALERT/RDY 管脚在转换结束后变为低电平。

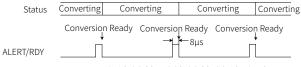


图 17 连续转换时的转换就绪脉冲



### 噪声性能

 $\Delta$ - $\Sigma$  ADC 基于过采样原理,输入信号以高频采样,随后进行滤波和提取。采样频率和输出数据速率的比值

被称为过采样比(OSR)。通过提高过采样比,可以 优化 ADC 的噪声性能,这在测量小信号时非常有用。

表 2 VDD=3.3V 时均方根和峰峰值噪声 μV<sub>RMS</sub>(μV<sub>PP</sub>)

| 数据速率  | FSR(满量程范围)    |             |              |               |              |              |
|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| (SPS) | ±6.144V       | ±4.096V     | ±2.048V      | ±1.024V       | ±0.512V      | ±0.256V      |
| 6.25  | 187.5(187.5)  | 125(125)    | 62.5(62.5)   | 31.25(31.25)  | 15.62(15.62) | 7.81(7.81)   |
| 12.5  | 187.5(187.5)  | 125(125)    | 62.5(62.5)   | 31.25(31.25)  | 15.62(15.62) | 7.81(7.81)   |
| 25    | 187.5(187.5)  | 125(125)    | 62.5(62.5)   | 31.25(31.25)  | 15.62(15.62) | 7.81(7.81)   |
| 50    | 187.5(187.5)  | 125(125)    | 62.5(62.5)   | 31.25(31.25)  | 15.62(15.62) | 7.81(7.81)   |
| 100   | 187.5(190.15) | 125(125)    | 62.5(62.5)   | 31.25(33.92)  | 15.62(17.56) | 7.81(7.81)   |
| 400   | 187.5(326.12) | 125(213.98) | 62.5(114.51) | 31.25(61.99)  | 15.62(31.38) | 7.81(18.53)  |
| 1000  | 187.5(472.02) | 125(303.99) | 62.5(157.68) | 31.25(81.15)  | 15.62(46.76) | 7.81(30.04)  |
| 2000  | 187.5(931.15) | 125(597.77) | 62.5(306.25) | 31.25(164.59) | 31.25(97.59) | 15.62(60.44) |

表 3 VDD=3.3V 时的有效分辨率

| 数据速率  | FSR(满量程范围) |           |           |           |              |              |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| (SPS) | ±6.144V    | ±4.096V   | ±2.048V   | ±1.024V   | ±0.512V      | ±0.256V      |
| 6.25  | 16(16)     | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)       | 16(16)       |
| 12.5  | 16(16)     | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)       | 16(16)       |
| 25    | 16(16)     | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)       | 16(16)       |
| 50    | 16(16)     | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)    | 16(16)       | 16(16)       |
| 100   | 16(15.98)  | 16(16)    | 16(16)    | 16(15.88) | 16(15.83)    | 16(15.56)    |
| 400   | 16(15.20)  | 16(15.22) | 16(15.13) | 16(15.01) | 16(14.99)    | 16(14.75)    |
| 1000  | 16(14.67)  | 16(14.72) | 16(14.66) | 16(14.62) | 16(14.42)    | 16(14.06)    |
| 2000  | 16(13.69)  | 16(13.74) | 16(13.71) | 16(13.60) | 15.94(13.36) | 15.63(13.05) |



### 力能与模式

#### 复位

CM1103 在上电时复位,并将 Config 寄存器中的所有位设置为默认值。在完成复位后进入断电模式,芯片接口和数字模块处于活动状态但不执行数据转换。

CM1103 也可以通过 I<sup>2</sup>C 的复位指令进行复位。当芯片接收到 general call reset(06h)命令时,即执行内部复位,该复位与上电复位有同样的效果。

#### 转换模式

CM1103 具有两种转换模式:单次转换模式和连续转换模式,可通过 Config 寄存器 MODE 位来选择运行模式。

#### 单次转换模式

当 Config 寄存器的 MODE 位为 1,芯片进入断电模式,断电模式下芯片仍然能响应命令。Config 寄存器

的 OS 位写入 1 之前,芯片将保持在断电模式。当 OS 位被置 1 时,芯片大约在 30μs 内启动,将 OS 位自动清 0,并开始一次单次转换。当 AD 数据转换完成后,芯片再次进入断电模式。

转换正在进行时,向 OS 位写入 1 无效。要切换到连续转换模式,需要在 Config 寄存器的 MODE 位中写入 0。

#### 连续转换模式

当 Config 寄存器 MODE 位为 0,芯片进入连续转换模式。当一次 AD 转换完成后,芯片将转换结果放入 Conversion 寄存器然后立即开始下一个转换。想要切换到单次转换模式,需要向 Config 寄存器中的 MODE 位写入 1。



## 数字接口

CM1103 采用  $I^2C$  协议进行通信,如果  $I^2C$  总线保持空闲超过 30ms 将超时。

### I<sup>2</sup>C 地址选择

CM1103的 ADDR 管脚用于配置 I 2C 地址,可连接至 GND、VDD、SDA、SCL,对应地址如下表所示。

表 4 ADDR 地址选择

| ADDR 连接 | SLAVE 地址 |
|---------|----------|
| GND     | 1001000  |
| VDD     | 1001001  |
| SDA     | 1001010  |
| SCL     | 1001011  |

### I<sup>2</sup>C 时序

#### Read 时序

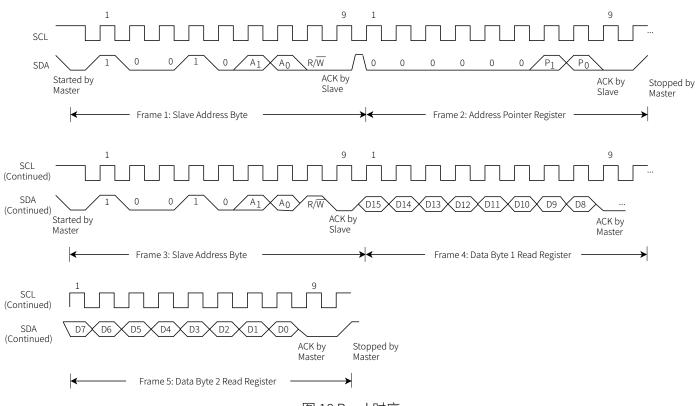
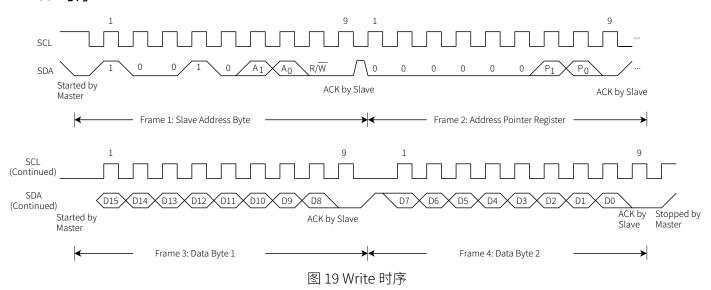


图 18 Read 时序



### Write 时序



### 数据格式

CM1103 提供了 16 bits 二进制数据,表 5 总结了不同输入信号的理想输出码值。

表5输出码字

| 输入                                       | 输出    |
|--|-------|
| ≥+FS(2 <sup>15</sup> -1)/2 <sup>15</sup> | 7FFFh |
| +FS/2 <sup>15</sup>                      | 0001h |
| 0  | 0000h |
| -FS/2 <sup>15</sup>                      | FFFFh |
| ≤-FS                                     | 8000h |



# 寄存器

### **ADDRESS**

| 位   | 名称       | 访问类型 | 复位 | 描述  |
|-----|----------|------|----|---|
| 7:2 | Reserved | W    | 0h | 只可写 0h  |
| 1:0 | P[1:0]   | W    | 0h | 寄存器地址<br>00: CONVERSION<br>01: CONFIG<br>10: Lo_THRESH<br>11: Hi_THRESH |

### **CONVERSION**

| 位    | 名称      | 访问类型 | 复位    | 描述       |
|------|---------|------|-------|----------|
| 15:0 | D[15:0] | R    | 0000h | 16 位转换数据 |

### **CONFIG**

| 位     | 名称       | 访问类型 | 复位 | 描述  |
|-------|----------|------|----|---|
| 15    | OS       | R/W  | 1h | 该位只能在断电模式下写入,在转换模式下写无效。<br>当写入时:<br>0: 无效<br>1: 启动单次转换(断电模式下)<br>当读取时:<br>0: 芯片正在执行转换<br>1: 芯片未执行转换   |
| 14:12 | MUX[2:0] | R/W  | 0h | 输入多路选择器配置 000: AINP = AIN0, AINN = AIN1 (默认值) 001: AINP = AIN0, AINN = AIN3 010: AINP = AIN1, AINN = AIN3 011: AINP = AIN2, AINN = AIN3 100: AINP = AIN0, AINN = GND 101: AINP = AIN1, AINN = GND 110: AINP = AIN2, AINN = GND 111: AINP = AIN3, AINN = GND |



| 位    | 名称            | 访问类型 | 复位  | 描述  |
|------|---------------|------|---|---|
| 11:9 | PGA[2:0]      | R/W  | 2h  | 可编程增益放大器配置 000: FSR = ±6.144 V 001: FSR = ±4.096 V 010: FSR = ±2.048 V (默认值) 011: FSR = ±1.024 V 100: FSR = ±0.512 V 101: FSR = ±0.256 V 111: FSR = ±0.256 V                  |
| 8    | MODE          | R/W  | 1h  | 芯片运行模式<br>0: 连续转换模式<br>1: 单次转换模式或者断电模式(默认值)   |
| 7:5  | DR[2:0]       | R/W  | 数据速率配置 000: 6.25 SPS 001: 12.5 SPS 010: 25 SPS 010: 25 SPS 4h 011: 50 SPS 100: 100 SPS (默认值) 101: 400 SPS 110: 1000 SPS 111: 2000 SPS |   |
| 4    | COMP_MODE     | R/W  | 0h  | 比较器模式<br>0:常规比较器(默认值)<br>1:窗口比较器  |
| 3    | COMP_POL      | R/W  | 比较器极性<br>Oh 0:低电平响应(默认值)<br>1:高电平响应   |   |
| 2    | COMP_LAT      | R/W  | 0h  | 比较器输出锁存配置<br>0: ALERT/RDY 管脚被置位后不锁存(默认值)。<br>1: ALERT/RDY 管脚被置位后被锁存,若要解除该置位<br>状态,必须读取 ADC 的转换结果。   |
| 1:0  | COMP_QUE[1:0] | R/W  | 3h  | 当设置为 11 时,比较器被禁用,并且 ALERT/RDY 管脚被设置为高阻状态。当设置为其它值时,启用ALERT/RDY 管脚和比较器功能,并且设置值决定了置位 ALERT/RDY 管脚前超过上下阈值时的连续转换次数。00:一次转换后置位01:两次转换后置位10:四次转换后置位11:禁用比较器并设置 ALERT/RDY 管脚为高阻态(默认值) |



### **THRESH**

| 位     | 名称              | 访问类型 | 复位    | 描述      |
|-------|-----------------|------|-------|---------|
| 15:00 | Lo_thresh[15:0] | R/W  | 8000h | 比较器低门限值 |
| 15:00 | Hi_thresh[15:0] | R/W  | 7FFFh | 比较器高门限值 |



### 应用

以下介绍了 CM1103 的典型应用示例,典型连接如图 20 所示。芯片通过 I<sup>2</sup>C 接口与主机通信。主机在 SCL 管脚上提供时钟信号,数据使用 SDA 管脚传输。主机发送的第一个字节为芯片地址,第二个字节是寄存器地址。主机发送的第三和第四个字节被写入寄存器地址指针位 P[1:0] 所指示的寄存器中。读写操作时序图分别见图 18 和图 19。

以下举例说明如何完成连续转换模式的设置和数据读取:

#### 1. 写入 Config 寄存器

• 第一个字节: 0b10010000(前7位为I<sup>2</sup>C地址,最后一位R/W置低)

・ 第二个字节: 0b0000001(Config 寄存器地址)

・ 第三个字节: 0b10000100 (Config 寄存器数据的 MSB)

• 第四个字节: 0b10000011 (Config 寄存器数据的 LSB)

#### 2. 切换 Address Pointer 至 Conversion 寄存器

・ 第一个字节: 0b10010000(前7位为 I<sup>2</sup>C 地址, 最后一位 R/W 置低)

• 第二个字节: 0b00000000(切换至 Conversion 寄存器地址)

#### 3. 读取 Conversion 寄存器

・ 第一个字节: 0b10010001(前7位 I<sup>2</sup>C 地址, 最后一位 R/W 置高)

第二个字节: 芯片返回 Conversion 寄存器的 MSB第三个字节: 芯片返回 Conversion 寄存器的 LSB

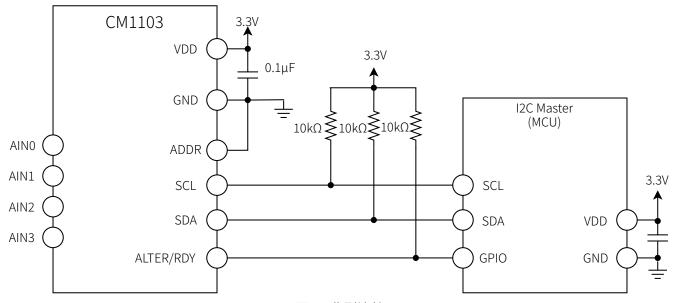


图 20 典型连接



## | 封装及订购信息

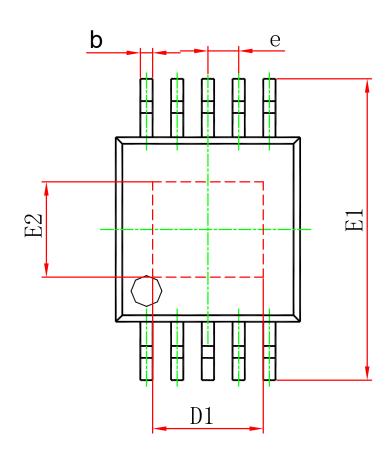
### 封装方式

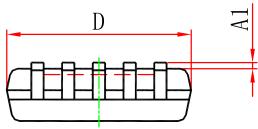
CM1103 采用 MSOP10 和 QFN10 封装。

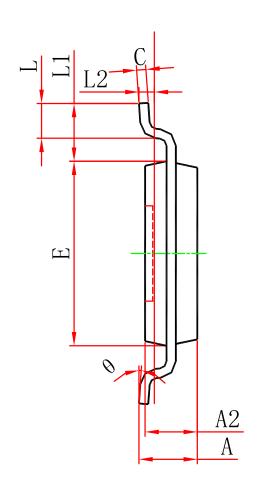
### 产品外形图

#### MSOP10

产品外形图如下图所示。







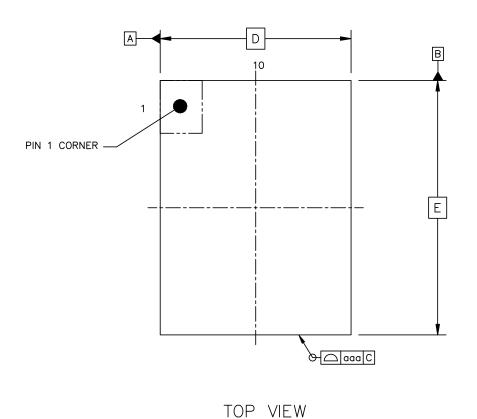


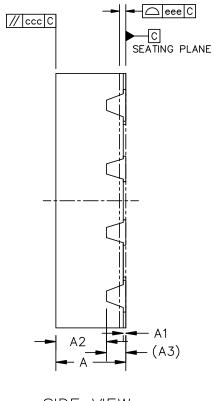
| Comple al | Dimensions I | n Millimeters | Dimensions In Inches |       |  |
|-----------|--------------|---------------|----------------------|-------|--|
| Symbol    | Min Max      |               | Min                  | Max   |  |
| А         | 0.820        | 1.100         | 0.032                | 0.043 |  |
| A1        | 0.020        | 0.150         | 0.001                | 0.006 |  |
| A2        | 0.750        | 0.950         | 0.030                | 0.037 |  |
| b         | 0.180        | 0.280         | 0.007                | 0.011 |  |
| С         | 0.090        | 0.230         | 0.004                | 0.009 |  |
| D         | 2.900        | 3.100         | 0.114                | 0.122 |  |
| D1        | 1.700        | 1.900         | 0.067                | 0.075 |  |
| е         | 0.50(        | BSC)          | 0.020                | (BSC) |  |
| Е         | 2.900        | 3.100         | 0.114                | 0.122 |  |
| E1        | 4.750        | 5.050         | 0.187                | 0.199 |  |
| E2        | 1.450        | 1.650         | 1.650 0.057          |       |  |
| L         | 0.400        | 0.800         | 0.016                | 0.028 |  |
| L1        | 0.950        | (REF)         | 0.037(REF)           |       |  |
| L2        | 0.250        | (BSC)         | 0.010(BSC)           |       |  |
| θ         | 0°           | 6°            | 0° 6°                |       |  |



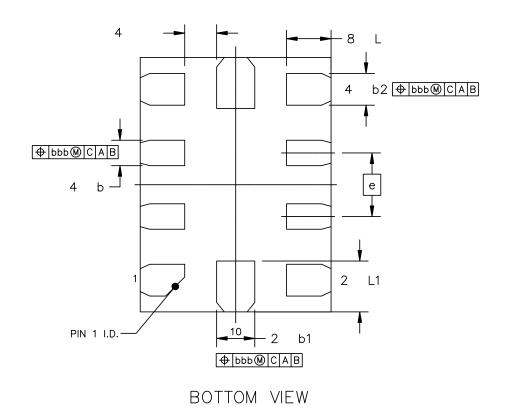
### QFN10

产品外形图如下图所示。





SIDE VIEW





|                              |   | SYMBOL | MIN       | NOM   | MAX  |
|------------------------------|---|--------|-----------|-------|------|
| TOTAL THICKNESS              |   |        | 0.5       | 0.55  | 0.6  |
| STAND OFF                    |   | A1     | 0         | 0.02  | 0.05 |
| MOLD THICKNESS               |   | A2     |           | 0.398 |      |
| L/F THICKNESS                |   | A3     | 0.152 REF |       |      |
| LEAD WIDTH                   |   | b      | 0.15      | 0.2   | 0.25 |
|                              |   | b1     | 0.25      | 0.3   | 0.35 |
|                              |   | b2     | 0.2       | 0.25  | 0.3  |
| BODY SIZE                    | Χ | D      | 1.5 BSC   |       |      |
|                              | Υ | Е      |           | 2 BSC |      |
| LEAD PITCH                   |   | е      | 0.5 BSC   |       |      |
| LEAD LENGTH                  |   | L      | 0.3       | 0.35  | 0.4  |
|                              |   | L1     | 0.35      | 0.40  | 0.45 |
| LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE |   | К      | 0.25 REF  |       |      |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE       |   |        | 0.1       |       |      |
| MOLD FLATNESS                |   |        | 0.1       |       |      |
| COPLANARITY                  |   |        | 0.05      |       |      |
| LEAD OFFSET                  |   |        |           | 0.1   |      |

## 订购信息

| 型号           | 温度范围        | 封装     | 包装   |
|--------------|-------------|--------|------|
| CM1103-SOPTA | -40°C~125°C | MSOP10 | Reel |
| CM1103-QFNTA | -40°C~125°C | QFN10  | Reel |